

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### НОВЫЕ КНИГИ ПО ПОЛУПРОВОДНИКАМ

Козуб В. И.

Кацнельсон А. А., Степанюк В. С., Фарберович О. В., Сас А. Электронная теория конденсированных сред. М.: Изд-во МГУ, 1990. 240 с.

Дан обзор современных представлений электронной теории конденсированных сред. Освещены электронные состояния в конденсированных средах; представлена теория функционала плотности. Изложены методы расчета электронной структуры (линейные методы зонной структуры, электронная структура поверхности кристаллов, самосогласование, метод функций Грина в теории дефектов, кластерный метод, подходы к расчету электронной структуры сплавов, расчеты электронной структуры жидких металлов и сплавов, использование метода функционала плотности в расчетах методом молекулярной динамики. Подробно описан метод псевдопотенциала (формулировка в рамках метода ортонормированных плоских волн, модельные псевдопотенциалы, температурная зависимость форм-фактора, экранирование и т. д.). Обсуждается применение электронной теории для расчета физических свойств. Приведены результаты расчета энергии связи, методы расчета упругих свойств и динамической матрицы, расчеты свободной энергии, электрических свойств, рентгеновских спектров, оптических характеристик, а также оценки температуры сверхпроводящего перехода.

Войцеховский А. В., Давыдов В. Н. Фотоэлектрические МДП структуры из узкозонных полупроводников. Томск: Радио и связь, 1990. 328 с.

Освещены вопросы, связанные с технологией и принципами работы МДП структур из узкозонных полупроводников (УЗП), используемых в качестве фоточувствительных элементов приемников ИК диапазона. Изложены основы теории указанных структур (свойства УЗП соединений, регистрация излучения равновесными, квазиравновесными и неравновесными МДП приемниками и др.). Описаны технологии изготовления и методика исследования МДП структур из УЗП (в том числе методы эквивалентных схем, малосигнальной фотоэдс, вольт-фарадных характеристик и др.). Обсуждаются электрофизические, фотоэлектрические и шумовые характеристики, в том числе зависимость емкости и проводимости от напряжения, свойства центров рекомбинации, планарные неоднородности, дефекты структуры и т. д. Специальная глава посвящена влиянию термических воздействий и электрического поля на параметры МДП структур (влиянию термообработок, внешнего электрического поля на параметры структур из  $Hg_{1-x}Cd_xTe$  и  $InSb$ , долговременной релаксации параметров после импульсов электрического и магнитного полей и др.). Изучено воздействие радиации на параметры МДП структур. Рассмотрены фотоприемные устройства ИК диапазона на основе МДП структур из УЗП. Библиография содержит 492 наименования.

В книге освещены результаты исследований состояния поверхности многокомпонентных полупроводниковых соединений  $A^{III}B^V$ ,  $A^{II}B^VI$  и  $A^{IV}B^VI$  в связи с условиями их обработки. Описано исследование поверхности полупроводников методами вольтамперометрии. Освещены кислотно-основные свойства поверхности. Разбирается физикохимия процессов формирования границ раздела фаз (поверхностный слой—водный раствор, объем кристалла—поверхностный слой, полупроводник—оксид полупроводника—металл). Приведены результаты изучения селективного растворения сплавов и низкотемпературной обработки поверхности соединения  $A^{III}B^V$  в газовой фазе. Библиография содержит 259 наименований.

---

Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г. Физика полупроводников. М.: Наука, 1990. 688 с.

Книга представляет собой второе издание известного учебного пособия, переработанное и дополненное с учетом последних достижений физики полупроводников. Освещены важнейшие свойства полупроводников (особенности кинетических явлений, времена релаксации, некоторые экспериментальные результаты). Описаны химические связи; даны представления о зонной теории как для идеальных кристаллов, так и для кристаллов с дефектами. Изложена статистика носителей заряда (вырожденный и невырожденный случаи, положение уровня Ферми, заполнение примесных уровней, компенсированные материалы и др.). Специальная глава посвящена контактным явлениям в условиях монополярной проводимости. Анализируется поведение неравновесных носителей (фотопроводимость, амбиполярная диффузия, квазиуровни Ферми и т. д.), а также явления в системе горячих электронов. Обсуждается статистика рекомбинации электронов и дырок. Разбираются процессы в  $p-n$ -переходах и гетеропереходах. Представлены поверхностные электронные состояния. Рассмотрены колебания кристаллической решетки, элементы теории явлений переноса, а также механизмы релаксации носителей заряда в неидеальной кристаллической решетке. Изучаются фотоэлектрические и акустоэлектронные явления. Описаны проблемы обоснования зонной теории и задачи, выходящие за ее рамки (в том числе проблема полярона). Значительное место отведено оптике полупроводников. Освещены явления в сильно легированных и некристаллических полупроводниках.

---

Борисова З. У., Бычков Б. А., Тверьянович Ю. С. Взаимодействие металлов с халькогенидными стеклами. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. 252 с.

В книге представлены результаты систематического исследования закономерностей взаимодействия металлов с халькогенидными стеклами. Обсуждается взаимодействие металлов со стеклами бинарных систем ( $Tl$  в стеклах  $As—Se$ ,  $As—S$ ,  $Ge—Se$ ,  $Pb—Se$ ,  $Ge—S$ ;  $Ag$  в стеклах  $As—S$ ,  $Ge—S$ ,  $As—Se$ ,  $As—Te$ ;  $Cu$  в стеклообразных сelenидах и теллуридах  $As$ , стеклообразование в системах  $P—Se—Cu$ ,  $As—S—Cu$  и др.). Рассмотрено поведение металлов в стеклах стехиометрических составов. Специальная глава посвящена халькогенидным стеклам, содержащим хлориды металлов. Анализируется случай халькогенидных стекол трехкомпонентных систем ( $Cd$  в стеклах  $As—Ge—Si$ ,  $Sn$  в  $As—Ge—Se$ ,  $Pb$  в стеклах  $As—Ge—Si$  и др.). Освещено стеклообразование в халькогенидных стеклах содержащих переходные металлы (система  $As_2Se_3—Cu_2Se—MnSe...$ ). Особое внимание уделено взаимодействию железа с халькогенидными стеклами.

---

В книге дан систематический обзор вопросов, относящихся к термостимулированным токам (ТТ) в высокоомных материалах и их использованию. Представлены основные характеристики термоактивационной спектроскопии как одного из релаксационных методов исследования, а также основные механизмы релаксации заряда. Изложена феноменологическая теория термостимулированных токов, в том числе элементарная теория ТТ проводимости и поляризация в диэлектрике. Изучены ТТ короткого замыкания в униполярно заряженном диэлектрике (для образцов как с блокирующими электродами, так и без таковых), а также ТТ короткого замыкания в однородном электронейтральном диэлектрике. При этом освещены причины возникновения таких токов, ТТ, связанные с эмиссией заряда из электродов, ионные ТТ в материалах с объемно-зарядовой поляризацией, а также ионные ТТ, обусловленные разориентацией диполей. Описаны термостимулированная релаксация заряда в короткозамкнутых гетерогенных образцах, а также специфика ТТ в неупорядоченных и термодинамически неравновесных объектах (в материалах с непрерывным энергетическим распределением ловушек, с диполями, с распределенными временами релаксации и т. д.). Разбираются методика линейного нагревания нелинейного монотонного нагревания, методика термических проб. Обсуждаются данные экспериментальных исследований термостимулированной релаксации заряда в неупорядоченных органических материалах. Обсуждаются ТТ в свинцовосодержащих системах с позиционной неупорядоченностью решетки, а также ТТ в тонких оксидных пленках.

---

Ибрагимов В. Ю. Рубинов В. М. Фоторезистивные свойства аморфных и поликристаллических пленок широкозонных полупроводников. Ташкент: Фан, 1991. 140 с.

В книге освещены процессы протекания тока в полупроводниковых пленках и многослойных структурах при наличии фотовозбужденных носителей. Описаны фотопроводимость (ФП) аморфных полупроводниковых пленок, в том числе структура и зонный спектр аморфных полупроводников, фотопроводимость ХСП пленок селенида мышьяка и ФП мелкозернистых полупроводниковых пленок. Даны сведения о ФП поликристаллических пленок из соединений  $A^{II}B^{VI}$  (основные соотношения, генерационно-рекомбинационные процессы, эксклюзия в пленках широкозонных полупроводников при высоких уровнях возбуждения). Специальная глава посвящена электронно-возбужденной проводимости; рассмотрены прохождение пучка электронов через пленку и формирование тока неравновесных носителей, ВАХ и аналоги люкс-амперных характеристик, механизмы прохождения тока в пленке GaP, токовый коэффициент усиления и др. Представлена технология фоторезистивных пленок широкозонных полупроводников (методы получения, общие закономерности осаждения). Обсуждаются конкретные устройства двумерной корреляционной обработки информации на основе фоторезистивных пленочных структур.

---

Сычик В. А. Измерительные преобразователи излучений на основе полупроводниковых приборных структур. Минск: Вышшая школа, 1991. 179 с.

Книга посвящена вопросам разработки и создания нового поколения измерительных преобразователей на базе активных полупроводниковых компонентов. Изложены физические основы работы и технологии соответствующих преобразователей (электрофизические явления в пленочных структурах, контактные явления в полупроводниках и в  $p-n$ -переходах, гетеропереходах и структурах металл—полупроводник—диэлектрик, а также формирование пленочных компонентов и структур миниатюрных преобразователей излучений). Разбираются моделирование измерительных преобразователей излучений, в том числе принцип построения математических моделей активных компонентов, а также принцип построения электрических макромоделей. Представлены конкретные пленочные измерительные преобразователи—фотоэлектрические преобразователи, фотовольтаические преобра-

зователи, твердотельные полупроводниковые преобразователи, изображения и преобразователи электрических полей. Освещены технические устройства микроминиатюрных полупроводниковых измерительных преобразователей.

---

Джафаров Т. А. Радиационно-стимулированная диффузия в полупроводниках. М.: Энергоатомиздат, 1991. 288 с.

В книге с единых позиций освещены вопросы, связанные с диффузией примесей в полупроводниках, стимулированной нейтронным, ионным и электронным облучением, а также гамма- и рентгеновскими квантами. Анализируется радиационно-стимулированное дефектообразование в твердых телах (представлены общие характеристики ионизирующего излучения, типы структурных дефектов, механизмы взаимодействия излучения с твердым телом, ионное дефектообразование, нейтронно-стимулированное дефектообразование и нейтронное легирование, вторичные радиационные дефекты и т. д.). Обсуждаются особенности диффузии в полупроводниках и полупроводниковых структурах — механизмы миграции, дефектообразования при диффузии, влияние на диффузию структурных дефектов, упругих деформаций, электронно-дырочного взаимодействия, электрических полей. Изложены математические основы описания процессов диффузии в полупроводниках (применительно к диффузии в однородных материалах, в двухкомпонентных системах, к термической диффузии, диффузии из имплантированного слоя и т. д.). Описаны методы исследования диффузии в полупроводниках. Рассмотрена радиационно-стимулированная диффузия в полупроводниках (температура зависимость концентрации неравновесных носителей, механизмы радиационно-стимулированной диффузии, диффузия, стимулированная протонами, ионами, нейtronами, электронами, и также гамма- и рентгеновским излучением). Обсуждается влияние ионизирующего излучения на свойства полупроводниковых структур (механизмы деградации, эффект радиационного упорядочения, деградация и восстановление диодных структур и др.).

---

Аваев Н. А., Наумов Ю. Е., Фролкин В. Т. Основы микроэлектроники. М.: Радио и связь, 1991. 286 с.

Книга представляет собой учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «радиотехника». Даны общие сведения о предмете. Изложены важнейшие технологические основы микроэлектроники (освещены эпитаксия, диффузия примесей, ионное легирование, термическое окисление, травление, нанесение тонких пленок, литография и др.). Описаны биполярные транзисторы интегральных схем (особенности структуры, транзисторы с комбинированной изоляцией, транзисторы с диодом Шоттки, новые типы биполярных транзисторов), МДП транзисторы (с каналом  $n$ -типа и совмещенным затвором, с коротким каналом), полевые транзисторы с управляющим переходом металл—полупроводник. Рассмотрены важнейшие пассивные элементы. Представлены приборы с зарядовой связью, а также смежные с микроэлектроникой направления (оптоэлектроника, акустоэлектроника, магнитные элементы). Значительное место отведено схемотехническим вопросам.